

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年12月19日
【会社名】	シャープ株式会社
【英訳名】	Sharp Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 沖津 雅浩
【本店の所在の場所】	堺市堺区匠町 1 番地
【電話番号】	(072)282-1221 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部 証券財務グループ 部長 中尾 佳永
【最寄りの連絡場所】	堺市堺区匠町 1 番地
【電話番号】	(072)282-1221 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部 財務部 証券財務グループ 部長 中尾 佳永
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2025年12月19日開催の取締役会において、2026年4月1日（予定）を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社であるシャープディスプレイソリューションズ株式会社を消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行なうことを決議し、同日付で吸収合併契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第2項第7号の3の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1．特定子会社の異動に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称：シャープディスプレイソリューションズ株式会社
住所：東京都港区三田一丁目4番28号
代表者の氏名：代表取締役社長 山本 利明
資本金：3,000,000千円
事業の内容：映像表示装置および映像表示ソリューションの開発、製造、販売

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：30,800個

異動後：- 個

総株主等の議決権に対する割合

異動前：100.0%

異動後：- %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由：当社が、当社の特定子会社であるシャープディスプレイソリューションズ株式会社を吸収合併することにより、同社は消滅するものです。

異動の年月日：2026年4月1日（予定）

2．吸収合併に関する事項（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3に基づく報告）

(1) 当該吸収合併の相手会社についての事項

商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シャープディスプレイソリューションズ株式会社
本店の所在地	東京都港区三田一丁目4番28号
代表者の氏名	代表取締役社長 山本 利明
資本金の額	3,000百万円
純資産の額	5,856百万円（2025年3月31日現在）
総資産の額	13,718百万円（2025年3月31日現在）
事業の内容	映像表示装置および映像表示ソリューションの開発、製造、販売

最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益（単位：百万円）

決算期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
売上高	39,152	38,657	37,451
営業利益又は営業損失（ ）	6,478	2,804	533
経常利益又は経常損失（ ）	4,182	2,427	824
当期純利益又は当期純損失（ ）	4,584	3,444	887

大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称	シャープ株式会社
発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合	100%

当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	同社は当社の完全子会社である。
人的関係	当社から同社には取締役を派遣しています。
取引関係	当社と同社との間には、主に資金の貸付取引があります。

(2) 当該吸収合併の目的

シャープディスプレイソリューションズ株式会社（以下「SDS社」といいます。）は、BtoB向けディスプレイ事業を担う企業として、液晶ディスプレイ、直視型LEDディスプレイ、ビジネスプロジェクター、デジタルシネマを中心に、製品・ソリューションをグローバルに展開しています。これまで当社スマートワークプレイスビジネスグループ（以下「SWBG」といいます。）の一員として、当社と連携したオペレーションを行ってまいりましたが、さらなる融合・一体化を図り、SWBGにおけるソリューション事業の拡大を推進することを目的として、このたび合併を実施いたします。

本合併により、両社の強みを結集し、より付加価値の高いソリューションを提供することで、グローバル市場における競争力を一層強化してまいります。

(3) 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

吸収合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、SDS社は解散いたします。

なお、現時点においてSDS社は債務超過の状態ですが、本合併に先立ち、当社がSDS社に対して有する債権の一部を放棄し、債務超過状態を解消した後に合併する予定です。

吸収合併に係る割当ての内容

本合併は完全子会社との合併であるため、新株式の発行及び金銭等の割当はありません。

その他の吸収合併契約の内容

本合併契約の日程

取締役会決議日	2025年12月19日
合併契約締結日	2025年12月19日
実施予定日（効力発生日）	2026年4月1日（予定）

本合併は、当社については、会社法第796条第2項の規定に基づく簡易合併、SDS社においては、会社法第784条第1項に定める略式合併であるため、いずれも合併契約承認に関する株主総会の承認を得ずに行います。

(4) 当該吸収合併に係る割当ての内容の算出根拠

該当事項はありません。

(5) 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	シャープ株式会社
本店の所在地	大阪府堺市堺区匠町1番地
代表者の氏名	代表取締役社長 沖津 雅浩
資本金の額	5,000百万円
純資産の額	167,709百万円（2025年3月期(連結)）
総資産の額	1,453,703百万円（2025年3月期(連結)）
事業の内容	電子通信機器・電気機器及び電子応用機器全般・電子部品の製造・販売等

以上